

E D A ベンダー 各位

一般社団法人 電子情報技術産業協会  
E D A 技術専門委員会  
LPB 相互設計ワーキンググループ  
主 査 福場 義憲

E D A ベンダー向け L P B 相互設計セミナーのご案内

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当協会の諸事業にご協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、L P B 標準フォーマット V2.0 の公開に際し、以下の要領にてセミナーを開催することになりました。本セミナーの趣旨は、L P B 相互設計及び標準フォーマットの普及活動の一環として、E D A ベンダーに広くフォーマット採用の促進をはかることです。E D A ベンダーのマーケティング部門及び開発部門の担当者を対象とした内容となっておりますので、貴社のご参加をお待ちしております。

なお、セミナー終了後には L P B 相互設計ワーキンググループメンバーを囲んでの懇親会も開催いたします。併せてご参加いただけますと幸いです。

敬具

記

1. 日時 平成 24 年 3 月 14 日 (水) 15:00~17:00 (14:30より受付)
2. 場所 (社)電子情報技術産業協会 大手センタービル4F 416 会議室  
案内図: <http://www.jeita.or.jp/japanese/about/location/>
3. 参加費用 無料
4. 定員 40名 (定員になり次第締め切らせていただきます)
5. 参加方法 別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、E-mailにてお申し込み下さい。
6. 申込期限 2月29日(水)
7. 連絡先 (社)電子情報技術産業協会 電子デバイス部 (進藤・富沢)  
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 TEL: 03-5218-1061  
E-mail: device2@jeita.or.jp
8. プログラム 次ページ参照
9. L P B 相互設計ワーキンググループ 2011 年度構成メンバー (敬称略、順不同)  
株式会社 東芝・キヤノン 株式会社・ソニー 株式会社・株式会社 デンソー  
株式会社 トッパン NEC サーキットソリューションズ・日本電気 株式会社  
ノキア・ジャパン 株式会社・パナソニック 株式会社  
富士通セミコンダクター 株式会社・富士通 VLSI 株式会社・株式会社 リコー  
ルネサスエレクトロニクス 株式会社・株式会社 ジーダット・株式会社 図研  
メンターグラフィックス・ジャパン 株式会社・DSMソリューションズ 株式会社

以上

## セミナー・プログラム

開催日：平成24年 3月14日（水） 15：00～17：00（14：30より受付）

場 所：（社）電子情報技術産業協会 大手センタービル4F 416 会議室

---

15：00－15：15 **開会の挨拶** 標準化担当 小島 智（NEC システムテクノロジー株式会社）

### JEITA LPB 相互設計ワーキンググループの活動内容について

副主査 大槻 隆志（株式会社 リコー）

15：15－15：40 **相互設計の課題とソリューション**

フォーマットSWG 青木 考哲（株式会社 東芝）

15：40－16：05 **LPB 標準フォーマットの概要**

フォーマットSWG リーダー 金子 俊之

（株式会社 トッパン NEC サーキットソリューションズ）

16：05－16：20 **LPB 標準フォーマットのメリット**

広報SWG 津田 剛宏（株式会社 デンソー）

16：20－16：35 **今後のサポート**

主査 福場 義憲（株式会社 東芝）

16：35－17：00 **フリーディスカッション**

セミナー参加者及びLPB相互設計WGメンバー全員

散会

17：15－18：30 懇親会

\*セミナー・プログラムは変更となる場合がございます。あらかじめご了承のほどお願いいたします。

以上

# EDAベンダー向け LPB相互設計セミナー 参加申込書

■本申込書の枠内(薄いブルー)に記入の上、下記Eメールアドレスに送付ください。

**device2@jeita.or.jp**

セミナー事務局  
(社)電子情報技術産業協会 電子デバイス部(進藤・富沢)

■セミナー後の懇親会の参加の有無も記入下さい。

■おり返し受付確認のEメールをセミナー事務局より送付いたします。

会社名

出席者氏名

所属役職名

連絡先住所 〒

TEL番号  FAX番号

E-mailアドレス

懇親会 参加する 参加しない

————— <複数名の場合> —————

複数名の参加申込みの場合は、下記に記入下さい。

出席者氏名

所属役職名

連絡先住所 〒

TEL番号  FAX番号

E-mailアドレス

懇親会 参加する 参加しない

\* 個人情報の取り扱いについて: ご記入いただいた個人情報は、  
本セミナーの実施運営フォローアップのために利用致します。